



グローバル企業・外資×ハイクラス転職

「語学力」を活かす転職なら、JAC Recruitment

ディスクリート半導体の生産技術エンジニア

東芝デバイス ストレージ株式会社での募集です。 プロセスエンジニア（半導体）の...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

東芝デバイス ストレージ株式会社

Job ID

1468514

Industry

Electronics, Semiconductor

Job Type

Permanent Full-time

Location

Fukuoka Prefecture

Salary

4.5 million yen ~ 7.5 million yen

Work Hours

08:30 ~ 17:15

Holidays

【有給休暇】入社7ヶ月目には最低10日以上 ※初年度は入社月によって変動。半日取得可、最大24日付与、繰越制度あり。【休日】...

Refreshed

May 9th, 2024 17:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Daily Conversation

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School or Below

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2174848】

■業務内容

ディスクリート半導体（パワーデバイス・小信号デバイス・アイソレーションデバイス）に関する、
・半導体パッケージの開発（材料、プロセス、製品）
・半導体パッケージの製造装置、金型、ライン開発
・半導体パッケージのテスト技術開発
・半導体パッケージの量産立上、生産技術全般

■参考リンク

・スペシャルインタビュー～あなたのキャリアが世界を変える～

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/company/recruit/work/message_special.html

・パワー半導体技術広告

<https://www.youtube.com/watch?v=11SWvEWe4lQ>

Required Skills

【必須】 ・生産技術に関する経験がある方 【尚可】 ・半導体の組立工程関連の業務に従事した経験をお持ちの方。 ・半導体デバイスに関する知識をお持ちの方。 ・半導体材料（樹脂、はんだ、接合材料）開発に従事された経験がある方（知識を有する方） ・TCADシミュレーションに関する知識をお持ちの方 ・日常会話レベルの英語力 ※上記、必須・尚可要件は担当～課長クラス共通の要件となります。

Company Description

ディスクリット半導体、システムLSI、HDD及び関連製品の開発・生産・販売事業並びにその関連事業